(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-273338

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl. ⁶ C 0 3 C 8/18	識別記号		FI C03C 8/18 3/066
3/066 C 0 4 B 41/88 C 2 3 C 24/08 G 0 3 F 7/004		審查請求	C04B 41/88 C C23C 24/08 C G03F 7/004 501 未請求 請求項の数13 OL (全13頁) 最終頁に続く
(21)出題番号	特顯平9-78197		(71)出願人 000003159 東レ株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)3月28日		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号 (72)発明者 神野 暁子 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内
			(72)発明者 正木 孝樹 滋賀県大津市関山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内
			(72)発明者 真多 淳二 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内

(54) 【発明の名称】 磁光性導電ペーストおよび電極の製造方法

(57)【要約】

【課題】 微細パターンの形成が可能で、かつセラミックスおよびガラス基板に対して薄膜で、接着強度が高く、 低抵抗の電極パターンを与えるのに好適な感光性導電ペーストを提供する。

【解決手段】導電性粉末、ガラスフリット、および感光性有機成分を含有する感光性導電ペーストであって、該ガラスフリットのガラス転移点が400~500℃およびガラス軟化点が450~550℃、粒径が平均粒子径0.5~1.4μm、90%粒子径1~3μmおよびトップサイズ4.5μm以下であり、かつ50~400℃の熱膨張係数α50~400が75~90×10-1/* Kであることを特徴とする感光性導電ペースト。

【特許請求の範囲】

【請求項1】導電性粉末、ガラスフリット、および感光 性有機成分を含有する感光性導電ペーストであって、該 ガラスフリットのガラス転移点が400~500℃およ びガラス軟化点が450~550℃、粒径が平均粒子径 0.5~1.4μm、90%粒子径1~3μmおよびト ップサイズ4. 5μm以下であり、かつ50~400℃ の熱膨張係数α,,~,,,が75~90×10⁻⁷/° Kで あることを特徴とする感光性導電ペースト。

1

, O, を20~80重量%含有するガラスフリットであ ることを特徴とする請求項1記載の感光性導電ベース

【請求項3】ガラスフリットが酸化物換算表記で

Bi, O,

30~70重量部

S i O,

5~30重量部

B, O,

6~20重量部

ZnO

2~20重量部

の組成範囲からなるものを80重量%以上含有するガラ スフリットであることを特徴とする請求項1記載の感光 20 性導電ペースト。

【請求項4】導電性粉末が、Ag、Au、Pd、Niお よびPtの群から選ばれる少なくとも1種を含有すると とを特徴とする請求項1記載のプラズマ・ディスプレイ ・パネル用感光性導電ペースト。

【請求項5】感光性有機成分が、感光性ポリマーもしく は感光性オリゴマー、感光性モノマーおよび光重合開始 剤を含有することを特徴とする請求項 1 記載の感光性導 電ペースト。

【請求項6】感光性有機成分が、酸性基とエチレン性不 30 飽和基を有するアクリル共重合体を含有することを特徴 とする請求項1記載の感光性導電ペースト。

【請求項7】紫外線吸光剤を含有することを特徴とする 請求項1記載の感光性導電ペースト。

【請求項8】紫外線吸光剤が有機染料からなることを特 徴とする請求項7記載の感光性導電ペースト。

【請求項9】紫外線吸光剤の含有量が導電性粉末に対し て0.01から0.5重量%であることを特徴とする請 求項7記載の感光性導電ペースト。

【請求項10】導電性粉末の表面を紫外線吸光剤でコー ティングした、350~450nmにおける吸光度の積 分値が30~70の導電性粉末を用いることを特徴とす る請求項7記載の感光性導電ペースト。

【請求項11】請求項1から10のいずれかに記載のプ ラズマディスプレイパネル用感光性導電ペースト。

【請求項12】請求項1から10のいずれかに記載の感 光性導電ペーストを基板上に塗布し、フォトリソグラフ ィ法で形成した後、焼成することを特徴とする電極の製

【請求項13】請求項1から10のいずれかに記載の感 50

光性導電ペーストを基板上に塗布し、フォトリソグラフ ィでパターン形成した後、焼成することを特徴とするプ ラズマディスプレイ用電極の製造方法。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は感光性導電ベースト および電極の製造法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、回路材料やディスプレイにおい 【請求項2】ガラスフリットが、酸化物換算表記でBi 10 て、小形化や髙密度化、髙精細化、髙信頼性の要求が髙 まっており、それに伴って、パターン加工技術も技術向 上が望まれている。特に、導体回路バターンの微細化は 小形化、高密度化には不可欠な要求として各種の方法が 提案されている。

> 【0003】プラズマディスプレイパネル (PDP) は、液晶パネルに比べて高速の表示が可能であり且つ大 型化が容易であることから、OA機器および情報表示装 置などの分野に浸透している。また、髙品位テレビジョ ンの分野などでの進展が非常に期待されている。

【0004】とのような用途の拡大に伴って、PDPは 微細で多数の表示セルを有するカラーPDPが注目され ている。PDPは、前面ガラス基板と背面ガラス基板と の間に備えられた放電空間内で対抗するアノードおよび カソード電極間にプラズマ放電を生じさせ、上記放電空 間内に封入されているガスから発光させることにより表 示を行うものである。との場合、ガラス基板上のアノー ドおよびカソード電極は、複数本の線状電極を平行に配 置されており、互いの電極が僅小な間隙を介して対抗し 且つ互いの線状電極が交差する方向を向くように重ね合 わせて構成される。PDPの中で、蛍光体によるカラー 表示に適した3電極構造の面放電型PDPは、互いに平 行に隣接した一対の表示電極からなる複数の電極対と、 各電極対と直交する複数のアドレス電極とを有する。

【0005】上記のアドレス電極は、通常スクリーン印 刷法でアドレス電極に対応するマスクパターンを有した 印刷マスクを用いて、ガラス基板上に銀ペーストなどを 印刷した後焼成して形成される。しかしながら、スクリ ーン印刷法ではマスクパターン精度、スクイーズ硬さ、 印刷速度、分散性などの最適化を図っても電極パターン の幅を100μm以下に細くすることができず、電極断 40 面形状がかまぼと形状になり、ファインパターン化には 限界があった。また、スクリーン印刷による方法では、 印刷マスクの精度は、マスク製版の精度に依存するので 印刷マスクが大きくなるとマスクパターンの寸法誤差が 大きくなってしまう。とのため25インチ以上の大面積 のPDPの場合に、高精細のPDP作製がますます技術 的に困難となっている。

【0006】さらに、PDPには透過型と反射型がある が、反射型では背面ガラスの発光層側にアドレス電極お よび絶縁層の隔壁(リブ)が設けられ、その後に蛍光体 が形成されている。アドレス電極を銀ペーストで印刷 し、乾燥させた後、隔壁用の印刷マスクによって絶縁ガ ラスペーストを所定の高さ、幅によって異なるが、焼成 前の高さ200μmの隔壁では、10~15回重ねて印 別する。その後、銀ペーストおよび絶縁ペーストをそれ ぞれ焼成してアドレス電極および隔壁を形成する。しか しながら、大型のPDPになればなるほどガラス基板の 一端を基準として、隔壁用の位置合わせを行うと、ガラ ス基板の他端では、すでに銀ペーストのバターンピッチ (印刷マスクの寸法精度に依存する)と隔壁用の印刷マ 10 スクのバターンピッチのずれが累積されることから、ア ドレス電極と隔壁との間に大きな位置ずれが生じてしま う。とのため高精細な電極パターンが得られず、大型化 も非常に制限されるようになり、問題点の解決が必要と なっている。

【0007】これらスクリーン印刷の欠点を改良する方 法として、特開平1-206538号公報、特開平1-296534号公報および特開昭63-205255号 公報に記載されているように絶縁ペーストを焼成後、導 電ペーストを印刷し、焼成して電極形状の改良を図った 20 もの、アノードの電極形成にフォトリソグラフィ技術を 用いたものおよびフォトレジストを用いてフォトリソグ ラフィ技術による導電ペーストを用いたものが提案され ているが、微細パターン形成に加えて低抵抗と大型化を 同時に満足する技術としては、十分ではなかった。ま た、特開昭63-292504号公報、特開平2-26 8870号公報、特開平3-171690号公報および 特開平3-180092号公報では、導体ペーストの組 成を検討したもの、導電ペースト中の有機成分として感 光性樹脂を添加したいわゆる感光性導電ペーストを用い 30 て、フォトリソグラフィ技術により微細パターン化を図 った、および金属粉末粒子径の最適化を図ったものが提 案されているが、微細パターン形成と低抵抗および大型 化を同時に満足するには、充分ではなかった。平3-1 63727号公報では、プラズマデスプレイパネル用の 電極として、感光性導電ペーストを用いて、紫外線硬化 樹脂含有量と電極形状を検討したものが提案されている が、微細バターン形成および基板との接着強度を高くす るには充分でなかった。さらに、特開平5-27157 6号公報では、感光性導電ペースト中のガラスフリット の金属成分・組成、ガラス転移点・軟化点、含有量を検 討したものが提案されているが、電極厚みを薄くし、か つ基板との接着強度を高める技術としては、充分ではな、 かった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、微細 パターンの形成が可能で、かつセラミックスおよびガラ ス基板に対して薄膜で、接着強度が高く、低抵抗の電極 バターンを与えるのに好適な感光性導電ペーストを提供 することにある。また、さらに本発明の目的は、髙精細 50 /cm であるのが好ましい。より好ましくは、3.5~

で、かつ大型のプラズマディスプレイパネルの電極に好 適に使用することのできる感光性導電ペーストおよび電 極の製造方法を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】かかる本発明の目的は、 導電性粉末、ガラスフリット、および感光性有機成分を 含有する感光性導電ペーストであって、該ガラスフリッ トのガラス転移点が400~500℃およびガラス軟化 点が450~550℃、粒径が平均粒子径0.5~1. 4 μ m、90%粒子径1~3 μ m およびトップサイズ 4.5μm以下であり、かつ50~400℃の熱膨張係 数αso~4ooが75~90×10⁻¹/ Kであることを 特徴とする感光性導電ペーストおよびその感光性導電ペ ーストを基板上に塗布し、フォトリソグラフィ法で形成 した後、焼成することを特徴とする電極の製造方法によ り達成される。

[0010]

【発明の実施の形態】すなわち、本発明は導電性ペース トに感光性を付与し、これにフォトリソグラフィ技術を 用いて電極パターンが薄膜、微細に、高接着強度しかも 低抵抗な電極が効率よく形成できるものである。

【0011】本発明において使用される導電性粉末はA g、Au、Pd、NiおよびPtの群から選ばれる少な くとも1種を含むものが好ましく、ガラス基板上に60 0 ℃以下の温度で焼き付けできる低抵抗の導体粉末が使 用される。これらは、単独または混合粉末として用いる 事ができる。例えばAg(80-98)-Pd(20-2) Ag (90-98) -Pd (10-2) -Pt (2-10), Ag (85-98) -Pt (15-2)(以上()内は重量%を表わす)などの3元系或いは 2元系の混合貴金属粉末が用いられる。

【0012】これらの導電性粉末の平均粒子径が1.3 ~4.5 µ m、より好ましくは、平均粒子径が1.6~ 3. 5 μm、が用いられる。粒子径が1. 3 μm未満と 小さくなると紫外線の露光時に光が印刷後の膜中をスム ーズに透過せず、電極導体の線幅60μm以下の微細パ ターンの形成が困難となる。また粒子径が4.5 umを 越えて大きくなると印刷後の電極パターンの表面が粗く なり、10μm以下の薄膜導体のパターン精度や厚み・ 寸法精度が低下するようになる。

【0013】導電性粉末の比表面積は、0.3~2.5 m² /gのサイズを有していることが好ましい。より 好ましくは、比表面積0.35~2.0m' /gであ る。比表面積が0.3 m²/g 未満では、電極パター ンの精度が低下する。また2.5㎡/gを越えると粉 末の表面積が大きくなり過ぎて紫外線が散乱されて、下 部まで露光硬化が十分行われないために現像時に剥がれ が生じてパターン精度が低下する。

【0014】また、導電性粉末のタップ密度は3~6 g

5 g/cm³の範囲である。タップ密度がこの範囲にあると紫外線透過性が良く、電極パターン精度が向上する。さらに、ベーストの印刷後の塗布膜でレベリング性の良い緻密な膜が得られる。

【0015】導電性粉末の形状は、粒状(粒子状)、多面体状、球状のものが使用できるが、単分散粒子で、凝集がなく、球状であることが好ましい。この場合、球状とは球形率が90個数%以上が好ましい。球形率の測定は、粉末を光学顕微鏡で300倍の倍率にて撮影し、このうち計数可能な粒子を計数し、球形のものの比率を表 10 わした。球状であると露光時に紫外線の散乱が非常に少なくなり、高精度のパターンが得られ、照射エネルギーが少なくて済む。

【0016】本発明に使用される感光性有機成分とは、 感光性導電ペースト中の感光性を有する化合物を含む有 機成分のことである。

【0017】本発明の感光性導電ベーストに関しては、感光性化合物の含有率が感光性有機成分の10重量%以上であることが光に対する感度の点で好ましい。さらには30重量%以上であることが好ましい。

【0018】感光性化合物としては、光不溶化型のものと光可溶化型のものがあり、光不溶化型のものとして、

(1) 分子内に不飽和基などを1つ以上有する官能性の モノマー、オリゴマー、ポリマー含有するもの。

【0019】(2) 芳香族ジアゾ化合物、芳香族アジド化合物、有機ハロゲン化合物などの感光性化合物含有するもの。

【0020】(3) ジアゾ系アミンとホルムアルデヒド との縮合物などいわゆるジアゾ樹脂といわれるもの。 【0021】等がある。

【0022】また、光可溶型のものとしては、

(4)ジアゾ化合物の無機塩や有機酸とのコンプレックス、キノンジアゾ類を含有するもの。

【0023】(5) キノンジアゾ類を適当なポリマーバインダーと結合させた、例えばフェノール、ノボラック樹脂のナフトキノン1、2-ジアジド-5-スルフォン酸エステル等がある。

【0024】本発明においては、上記のすべてを用いる ととができるが、取扱いの容易性や品質設計の容易性に おいては、上記(1)が好ましい。

【0025】分子内に官能基を有する感光性モノマーの 具体的な例として、メチルアクリレート、エチルアクリレート、n-プロビルアクリレート、イソプロビルアクリレート、n-ブチルアクリレート、sec-ブチルアクリレート、イソーブチルアクリレート、sec-ブチルアクリレート、n-ベンチルアクリレート、アリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、ブトキシトリエチレングリコールアクリレート、シクロペキシルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシ 50

クロペンテニルアクリレート、2-エチルヘキシルアク リレート、グリセロールアクリレート、グリシジルアク リレート、ヘプタデカフロロデシルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、イソボニルアクリレー ト、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、イソデキシ ルアクリレート、イソオクチルアクリレート、ラウリル アクリレート、2ーメトキシエチルアクリレート、メト キシエチレングリコールアクリレート、メトキシジエチ レングリコールアクリレート、オクタフロロペンチルア クリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステアリ ルアクリレート、トリフロロエチルアクリレート、アリ ル化シクロヘキシルジアクリレート、1.4-ブタンジ オールジアクリレート、1,3-ブチレングリコールジ アクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジ エチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリ コールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアク リレート、ジベンタエリスリトールへキサアクリレー ト、ジベンタエリスリトールモノヒドロキシベンタアク リレート、ジトリメチロールプロパンテトラアクリレー 20 ト、グリセロールジアクリレート、メトキシ化シクロへ キシルジアクリレート、ネオペンチルグリコールジアク リレート、プロピレングリコールジアクリレート、ポリ プロピレングリコールジアクリレート、トリグリセロー ルジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリ レート、アクリルアミド、アミノエチルアクリレートお よび上記化合物の分子内のアクリレートを一部もしくは すべてをメタクリレートに変えたもの、ァーメタクリロ キシプロピルトリメトキシシラン、1-ビニル-2-ピ ロリドンなどが挙げられる。

30 【0026】また、フェニル (メタ) アクリレート、フ ェノキシエチル (メタ) アクリレート、ベンジル (メ タ) アクリレート、1ーナフチル (メタ) アクリレー ト、2-ナフチル(メタ)アクリレート、ピスフェノー ルAジ (メタ) アクリレート、ビスフェノールA-エチ レンオキサイド付加物のジ (メタ) アクリレート、ビス フェノールA-プロピレンオキサイド付加物のジ (メ タ) アクリレート、1ーナフチル (メタ) アクリレー ト、2-ナフチル (メタ) アクリレート、チオフェノー ル(メタ)アクリレート、ベンジルメルカプタン(メ 40 タ) アクリレートな度のアクリレート類、スチレン、p ーメチルスチレン、o-メチルスチレン、m-メチルス チレン、αーメチルスチレン、クロロメチルスチレン、 ヒドロキシメチルスチレンなどのスチレン類、またこれ らの芳香環中の水素原子の一部もしくはすべてを塩素、 臭素原子、ヨウ素あるいはフッ素に置換したしたもの、 および上記化合物の分子内のアクリレートの一部もしく はすべてをメタクリレートに変えたものを用いることが できる。 ャーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラ ン、1-ビニル-2-ビロリドンなどが挙げられる。

【0027】本発明ではこれらを1種または2種以上使

用することができる。これら以外に、不飽和カルボン酸等の不飽和酸を加えることによって、感光後の現像性を向上することができる。不飽和カルボン酸の具体的な例としては、アクリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれらの酸無水物などがあげられる。

【0029】好ましい官能基は、エチレン性不飽和基を有するものである。エチレン性不飽和基としては、ビニル基、アリル基、アクリル基、メタクリル基などがあげられる。

【0030】このような官能基をオリゴマーやボリマーに付加させる方法は、ボリマー中のメルカプト基、アミノ基、水酸基やカルボキシル基に対して、グリシジル基やイソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドまたはアリルクロライドを付加反応させて作る方法がある。

【 0 0 3 1 】 グリシジル基を有するエチレン性不飽和化合物としては、アクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、アリルグリシジルエーテル、エチルアクリル酸グリシジル、クロトニルグリシジルエーテル、クロトン酸グリシジルエーテル、イソクロトン酸グリシジルエーテルなどがあげられる。

【0032】イソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物としては、(メタ)アクリロイルイソシアネート、(メタ)アクリロイルエチルイソシアネート等がある。

【0033】また、グリシジル基やイソシアネート基を有するエチレン性不飽和化合物やアクリル酸クロライド、メタクリル酸クロライドまたはアリルクロライドは、ポリマー中のメルカプト基、アミノ基、水酸基やカルボキシル基に対して0.05~1モル当量付加させることが好ましい。

【0034】また、不飽和カルボン酸等の不飽和酸を共 重合することによって、感光後の現像性を向上すること ができる。不飽和カルボン酸の具体的な例としては、ア クリル酸、メタアクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、 マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、またはこれらの酸 無水物などがあげられる。

【0035】 こうして得られた側鎖にカルボキシル基等の酸性基を有するポリマーもしくはオリゴマーの酸価 (AV) は50~180、さらには70~140の範囲が好ましい。酸価が50未満であると、現像許容幅が狭 50

くなる。また、酸価が180を越えると未露光部の現像 液に対する溶解性が低下するようになるため現像液濃度 を濃くすると露光部まで剥がれが発生し、高精細なバタ ーンが得られにくい。

【0036】さらにバインダーとして、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、メタクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステル重合体、アクリル酸エステル・メタクリル酸エステル共重合体、αーメチルスチレン重合体、ブチルメタクリレート樹脂などに非感光性のポリマーを加えてもよい。

【0037】感光性モノマーをオリゴマーやポリマーに対して0.05~10倍量用いることが好ましい。より好ましくは0.1~3倍量である。10倍量を越えるとペーストの粘度が小さくなり、ペースト中での分散性が低下する恐れがある。0.05倍量未満では、未露光部の現像液への溶解性が不良となりやすい。

【0038】本発明においては、感光性導電ペースト中 に、ガラスフリットを含有することが必須である。ガラ スフリットは導電性粉末をガラス基板上に焼き付けるた めにまた導電性粉末を焼結するための焼結助剤や導体抵 抗を下げる効果があるためである。ガラスフリットのガ ラス転移温度 (Tg) およびガラス軟化点 (Ts) は、 **それぞれ400~500℃、450~550℃である**と とが必要である。好ましくはTgおよびTsがそれぞれ 440~500°C、460~530°C°c53。Tg、T sがそれぞれ400℃、450℃未満では、ポリマーや モノマーなどの感光性有機化合物が蒸発する前にガラス の焼結が始まり、有機化合物の脱バインダーがうまくい かず、焼成後に残留炭素となり、電極剥がれの原因とな り、緻密かつ低抵抗の導体膜が得られないので好ましく ない。Tg、Tsがそれぞれ500°C、550°Cを越え るとガラスフリットでは、600℃以下の温度で焼き付 けたときに導体膜とガラス基板とで充分な接着強度や緻 密な膜が得られない。

【0039】ガラスフリットの粉末粒子径は、平均粒子径が0.5~1.4μm、90%粒子径が1~3μmおよび最大サイズが4.5μm以下であることが必要である。平均粒子径、90%粒子径がそれぞれ0.5μm、1μm未満では、ガラスフリットの粒子サイズが小さくなり過ぎて紫外線が未露光部まで散乱され、導体膜のエッジ部・端部の光硬化が起こり、完全に現像できなくなる。このため、導体膜のパターンの切れ・解像度が低下する。平均粒子径、90%粒子径およびトップサイズがそれぞれ1.4μm、3μm、4.5μmをそれぞれ越えると、粗大なガラスフリットと導電性粉末との熱膨張係数が異なることにより、特に10μm以下の薄膜では、導体膜の接着強度が低下するため膜はがれが起こる。また、粗大ガラスフリットが導体膜中に残留し、接着強度が低下する。

【0040】ガラスフリットの50~400℃での熱膨

張係数α,,~,,,は、75~90×10-1/ Kである ことが必要である。 αがこの範囲でないと、ガラス基板 上に焼き付けた導体膜が基板とガラスフリットとのαの 違いによる膜剥がれが冷却時に起とる。

【0041】本発明においては、ガラスフリットの組成 としては、Bi,O,は20~80重量%の範囲で配合 することが好ましい。20重量%未満の場合は、導電ペ ーストをガラス基板上に焼き付けする時に、ガラス転移 点や軟化点を制御するのに十分でなく、基板に対する導 体膜の接着強度を高めるのに効果が少ない。また80重 10 が、その量は10重量%未満であることが好ましい。 量%を越えるとガラスフリットの軟化点が低くなり過ぎ てベースト中のバインダーが蒸発する前にガラスフリッ トが溶融する。このためペーストの脱バインダ性が悪く なり、導体膜の焼結性が低下し、また基板との接着強度 が低下する。

【0042】さらに、ガラスフリットが、酸化物換算表 記で

Bi, O,

30~70重量部

SiO2

5~30重量部

B,O,

6~20重量部

ZnO

2~20重量部

の組成範囲からなるものを80重量%以上含有すること が好ましい。この範囲であると550~600℃で導体 **膜をガラス基板上に強固に焼き付けできるガラスフリッ** トが得られる。

【0043】特に、本発明のガラスフリット組成を用い ると感光性有機成分のゲル化反応を起こしやすいPbO などを用いずに好ましいガラスフリットを得ることがで き、ゲル化反応によるペースト粘度上昇やパターン形成 ができない問題を回避でき、安定な導電ペーストを得る ことができる。

【0044】SiO, は5~30重量%の範囲で配合す ることが好ましく、5重量%未満の場合は基板上に焼き 付けた時の接着強度の低下やガラスフリットの安定性が 低下する。また30重量%より多くなると耐熱温度が増 加し、600℃以下でガラス基板上に焼き付けが難しく なる。

【0045】B、O、は6~20重量%の範囲で配合す ることが好ましい。B、O、は導電ペーストの電気絶縁 性、接着強度、熱膨張係数などの電気、機械および熱的 40 特性を損なうことのないように焼付け温度を550~6 00℃の範囲に制御するために配合される。6重量%未 満では密着強度が低下し、また20重量%を越えるとガー ラスフリットの安定性が低下する。

【0046】ZnOは2~20重量%の範囲で配合する ことが好ましい。2重量%未満では導電ベーストをガラ ス基板上に焼付けする時に、焼付け温度を制御する効果 が少ない。20重量%を越えるとガラスの耐熱温度が低 くなり過ぎてガラス基板上への焼き付けが難しくなる。

特性を劣化させるNa,O、Li,O、K,Oなどのア ルカリ金属酸化物を含まないことが好ましい。また、ガ ラスフリット中のアルカリ成分と銀粉末が反応し、ガラ ス基板が黄色化する問題がある。含有した場合にも5重 量%以下が好ましい。より好ましくは、1重量%以下で ある。

10

【0048】また、ガラスフリット中にA1,0,、B aO、TiO,、ZrO,などを含有することによって 熱膨張係数、ガラス転移点、ガラス軟化点を制御できる 【0049】感光性導電ペースト中のガラスフリット含 有量としては、1~4重量%あることが好ましい。より 好ましくは1~3.5重量%である。PDPの前面板お よび背面板の電極の低抵抗化・薄膜化を図るにはガラス フリットの量が低いほうが好ましい。ガラスフリットは 電気絶縁性であるので含有量が4重量%を越えると電極 の抵抗が増大したりするので好ましくない。また、ガラ スフリットが多くなると10μm以下の薄膜の導体で は、導電性粉末とガラスフリットの熱膨張係数の違いに 20 よる膜剥がれがおこる。また、1重量%未満では、電極 膜とガラス基板との強固な接着強度が得られにくい。

【0050】本発明に用いられる感光性導電ペースト中 には、必要に応じて光重合開始剤、増感剤、増感助剤、 重合禁止剤、可塑剤、増粘剤、有機溶媒、酸化防止剤、 分散剤、有機或いは無機の沈殿防止剤などの添加剤成分 を加えられる。

【0051】本発明で使用する光重合開始剤としての具 体的な例として、ベンゾフェノン、oーベンゾイル安息 香酸メチル、4、4-ビス(ジメチルアミン)ベンゾフ 30 ェノン、4、4-ビス (ジエチルアミノ) ベンゾフェノ ン、α-アミノ・アセトフェノン、4、4-ジクロロベ ンゾフェノン、4-ベンゾイル-4-メチルジフェニル ケトン、ジベンジルケトン、フルオレノン、2、2-ジ エトキシアセトフェノン、2、2 –ジメトキシ–2 – フ ェニル-2-フェニルアセトフェノン、2-ヒドロキシ -2-メチルプロピオフェノン、p-t-ブチルジクロ ロアセトフェノン、チオキサントン、2-メチルチオキ サントン、2-クロロチオキサントン、2-イソプロビ ルチオキサントン、ジエチルチオキサントン、ベンジ ル、ベンジルジメチルケタノール、ベンジルーメトキシ エチルアセタール、ベンゾイン、ベンゾインメチルエー テル、ベンゾインブチルエーテル、アントラキノン、2 - t - ブチルアントラキノン、2 - アミルアントラキノ ン、β-クロルアントラキノン、アントロン、ベンズア ントロン、ジベンゾスベロン、メチレンアントロン、4 -アジドベンザルアセトフェノン、2、6-ビス(p-アジドベンジリデン)シクロヘキサノン、2、6-ビス (p-アジドベンジリデン) - 4 - メチルシクロヘキサ ノン、2-フェニル-1、2-ブタジオン-2-(o-【0047】ガラスフリット粉末には、ブラズマの放電 50 メトキシカルボニル)オキシム、1-フェニル-ブロバ ンジオン-2-(0-エトキシカルボニル)オキシム、 1、3-ジフェニループロパントリオン-2-(o-エ トキシカルボニル) オキシム、1-フェニル-3-エト キシープロパントリオン-2- (o-ベンゾイル)オキ シム、ミヒラーケトン、2-メチルー[4-(メチルチ オ) フェニル] -2 -モルフォリノ-1-プロパノン、 ナフタレンスルホニルクロライド、キノリンスルホニル クロライド、N-フェニルチオアクリドン、4、4-ア ゾビスイソプチロニトリル、ジフェニルジスルフィド、 ベンズチアゾールジスルフィド、トリフェニルホルフィ ン、カンファーキノン、四臭素化炭素、トリブロモフェ ニルスルホン、過酸化ベンゾイン及びエオシン、メチレ ンブルーなどの光還元性の色素とアスコルビン酸、トリ エタノールアミンなどの還元剤の組合せなどが挙げられ る。本発明ではこれらを1種または2種以上使用するこ とができる。

【0052】さらに、光重合開始剤は、感光性有機成分に対して、通常0.1~30重量%、より好ましくは、2~20重量%用いる。光重合開始剤の量が少なすぎると、光感度が不良となり、光重合開始剤の量が多すぎれ 20ば、露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。【0053】本発明において、電極バターン形成のために有機染料からなる紫外線吸光剤を添加すると好ましい。紫外線吸収効果の高い吸光剤を添加するととによって焼き付け後の電極厚み5~15μmにおいて線幅10~40μm、電極間の線間隔10~40μmの高解像度のバターンが形成できる。さらに、電極断面が矩形形状になり、バターン端部の切れが優れ、滲みおよびエッジカールのない電極バターンが得られる。

【0054】すなわち、通常、導電性粉末だけでは、紫 30 外線が1μm以下の導体粉末や不均一な形状の凝集した 導体粉末によって散乱されて余分な部分まで光硬化し、 露光マスク通りのパターンができなくなる。 このためマ スク以外の部分が現像できなくなることが起こる。 この 原因について本発明者らが鋭意検討を行った結果、散乱 された紫外光が吸収されてあるいは弱められて露光マスクによる遮光部分にまでまわり込むことが原因であることが判明した。 したがって紫外線吸光剤を添加することによって直進光の割合が増加し、散乱光のまわり込みがほぼ回避され、マスク部分の感光性樹脂の硬化を防ぎ、 40 露光マスクに相当したパターンが形成される。

【0055】さらに、本発明の感光性導電ベーストは、 g線(波長:436nm)領域に高い全光線透過率を有. するベースト組成設計になっている。紫外線吸光剤を.g 線より長波長側および低波長側の光をカットすることに よってg線領域だけの光を通すフィルターとしての機能 を持たすことができるので好ましい。

【0056】紫外線吸光剤としては有機染料からなるものが用いられ、中でも350~450nmの波長範囲で高UV吸収係数を有する有機染料が好ましく用いられ

ず用十10−*と1*3330

る。有機染料としてアゾ系染料、アミノケトン系染料、キサンテン系染料、キノリン系染料、アミノケトン系染料、アントラキノン系、ベンゾフェノン系、ジフェニルシアノアクリレート系、トリアジン系、pーアミノ安息香酸系染料などが使用できる。有機染料は吸光剤として添加した場合にも、焼成後の電極導体膜中に残存しないで吸光剤による導体膜特性の低下を少なくできるので好ましい。これらの中でもアゾ系およびベンゾフェノン系染料は、g線より長波長側の光をカットできるフィルターとしての機能を有しているので好ましい。

[0057] アゾ系染料としての代表的なものとして、スダンブルー (Sudan Blue, C₁₂H₁₀N₂O₂=342.4)、スダンR (C₁,H₁₄N₂O₂=278.31)、スダンII (C₁₀H₁₄N₂O=276.34)、スダンIII (C₁₂H₁₀N₃O=352.4)、スダンIV (C₁₄H₂₀N₄O=380.45)、オイルオレンジSS (Oil Orange SS、CH, C₆H₃N₃N₄OH=262.31)オイルバイオレット (Oil Violet、C₂₄H₂₁N₃=379.46)、オイルイエローOB (Oil Yellow OB、CH, C₄H₃N₄N₅N₆CH₄N₅N₆N₆CH₆N₇N₇N₇C₁₀H₄NH₂=261.33)などである。

【0058】ベンゾフェノン系染料としては、ユビナールD-50($C_{13}H_{10}O_{5}=246.22$ 、2、2、4、4ーテトラハイドロオキシベンゾフェノン)、ユビナールMS 40($C_{14}H_{11}O_{6}$ S=308、2ーヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノン5-スルフォン酸)、ユビナールDS 49($C_{13}H_{11}O_{11}S_{2}$ N $a_{2}=478$ 、2、2ージヒドロキシー4、4 $^{'}$ ージメトキシベンゾフェノン5、 $5 ^{'}$ ージスルフォン酸ナトリウム)などがあるが、250~520nmで吸収することができる染料が使用できる。

【0059】有機染料の添加量は、0.01から0.5 重量%が好ましい。より好ましくは0.01から0.1 重量%である。0.01重量%未満では添加効果が低く、パターンの切れや滲みやエッジ部のカールをなくす効果が少ない。0.5重量%を越えると紫外線吸収効果が大きくなり過ぎて導体膜の下部まで光が達するまで光硬化し、現像時に膜が剥がれやすくなったり、高精細な40パターン形成ができない。

【0060】紫外線吸光剤の添加方法の好ましい一例を示すと、以下の様になる。紫外線吸光剤を予め有機溶媒に溶解した溶液を作製する。次に該有機溶媒中に導電性粉末を混合後、乾燥することによってできる。この方法によって導体粉末の個々の粉末表面に均質に有機染料の膜をコートしたいわゆるカブセル状の粉末が作製できる。

【0061】本発明において、好ましい吸光度の積分値 (波長測定範囲;350~450nm)の範囲がある。 50 吸光度の積分値は、粉末の状態で測定されるもので、有 機染料でコートした粉末について測定される。

【0062】本発明で、吸光度は下記のように定義される。すなわち、市販の分光光度計を使用して積分球の中で光を測定用試料に当て、そとで反射された光を集めて検出する。また積分球により検出された光以外は、すべて吸収光とみなして下記の式から求められる。

【0063】対照光の光強度をIr、(Irは試料の吸 光度を測定する前に、積分球内面に塗布してある材料と*

吸光度= -log((I-Io)/Ir) (1)

吸光度の測定は下記のようにして行う。

【0065】まず、吸光剤を添加した粉末をプレス機で直径20mm、厚み4mmのサイズに成型する。次に分光光度計を用いて積分球の反射試料の取り付け口に粉末の成型体を取り付けて、反射光による吸光度を波長範囲200~650nmで測定すると図1のようなグラフが得られる。縦軸は(1)式の吸光度で、横軸は測定波長を示す。次に図1で波長350~450nmの区間の面積を求め、その面積Sを波長350~450nmにおける吸光度の積分値として定義した。

【0066】本発明で上記の吸光度の積分値の好ましい範囲は、30~60であり、さらに好ましい範囲は35~50である。吸光度が30未満であると紫外線露光時において光が導体膜の下部まで十分透過する前に導電性粉末によって散乱されて未露光部を硬化するようになり、高解像度のバターン形成ができない。また吸光度が60を超えると光が導体膜の下部に達する前に導電性粉末に吸収されてしまい、下部の導体膜まで光が透過しないため光硬化できなくなる。この結果、現像時に剥がれるようになり、電極の形成が困難になる。

【0067】本発明においてガラスフリットに微量含ま れるCaO、BaO、Fe,O,、MgOなどの金属お よび酸化物がペースト中に含有する感光性ポリマーのカ ルボキシル基と反応してペーストが短時間でゲル化し、 塊となったり粘度が上昇し、ペーストとして印刷できな る。また、現像ができなくなってパターン解像度が低下 したり、形成できなくなる場合が起こる。これはポリマ ーのイオン架橋反応によるゲル化と推定されるが、この ような反応を防止するために、悪い影響を与えない範囲 で、安定化剤を添加してゲル化を防止することが好まし い。すなわち、ゲル化反応を引き起こす金属あるいは酸 40 化物粉末との錯体化あるいは酸官能基との塩形成などの 効果のある化合物で粉末を表面処理し、感光性導電ペー ストを安定化させる。そのような安定化剤としては、ト リアゾール化合物が好ましく用いられる。トリアゾール 化合物の中でも特にベンゾトリアゾールやリン化合物が 有効に作用する。

【0068】本発明において使用されるベンゾトリアゾールによるガラスフリット粉末の表面処理は次のようにして行うと好ましい。すなわちガラスフリットに対して所定の量のベンゾトリアゾールを酢酸メチル、酢酸エチ

*同じ材料のBaSO、を試料台に取り付けて反射による 光強度を測定したデータ)、試料に入射した光の光強度 を1、試料に当たった後、吸収分の光強度を10とする と、試料からの反射分の光強度は(1-10)で表わさ れ、吸光度は下記の(1)式のように定義される。上記 で光強度の単位は、W/cm で表わす。 [0064]

10 ル、エチルアルコール、メチルアルコールなどの有機溶 媒に溶解した後、これら粉末が十分に浸す事ができるよ うに溶液中に3~24時間浸積する。浸積後、好ましく は20~30℃下で自然乾燥して溶媒を蒸発させてトリ アゾール処理を行った後、50~80℃で5~12時 間、真空乾燥して粉末を作製する。

[0069]本発明において使用される安定化剤の割合(安定化剤/ガラスフリット)は0.2~4重量%が好ましく、さらに0.4~3重量%であることがより好ましい。0.2重量%未満ではポリマーの架橋反応を防止20 するのに効果がなく、短時間でゲル化する。また4重量%を越えると安定化剤の量が多くなり過ぎて非酸化性雰囲気中での導電ペーストの焼成時においてポリマー、モノマーおよび安定化剤などの脱バインダーが困難となり、導体膜の特性が低下する。

【0070】また上記において導電ペースト中に微量含有する水分が存在すると導電ペーストのゲル化を促進する。これを防止するため感光性有機成分(感光性ポリマー、感光性モノマー、光重合開始剤、増感剤、光重合促進剤、可塑剤、増粘剤、有機溶媒、有機分散剤など)に微量含有する水分を完全に除去するのが好ましい。水分の除去は、固体か液体かの種類によって異なるが、真空乾燥処理、モレキュラシーブ、ロータリーエバボレイターなどで除去する。さらに、ガラスフリットの場合は、ガラスフリットを150~400℃で5~15時間乾燥して水分を十分除去するとゲル化が防止できるので好ましい。

【0071】本発明において、ガラスフリットに加えて 焼結助剤となる金属および/または金属酸化物を添加すると、導電性粉末が焼結時に異常粒子成長を回避できる、あるいは焼結を遅らせるなどのいわゆる焼結助剤として有効に作用するので好ましい。この結果、導体膜と ガラス基板との接着強度をあげるので好ましい。そのような酸化物粉末として Cu、Cr、Mo、Alあるいは Niなどの金属および/または金属酸化物が使用できる。これらのうちで金属酸化物は電気的に絶縁物として 作用するので添加物の量は少ない方がよく、3重量%以下である。3重量%を越えると導体膜の電気抵抗が増加するのでよくない。また、金属酸化物と金属を併用する ことも好ましく行われる。

50 【0072】増感剤は、感度を向上させるために添加さ

れる。増感剤の具体例としては、2、3-ビス(4-ジ エチルアミノベンザル) シクロベンタノン、2、6-ビ ス(4-ジメチルアミニベンザル)シクロヘキサノン、 2、6-ビス(4-ジメチルアミノベンザル)-4-メ チルシクロヘキサノン、ミヒラーケトン、4、4-ピス (ジエチルアミノ) ーベンゾフェノン、4、4ービス (ジメチルアミノ) カルコン、4、4-ビス (ジェチル アミノ) カルコン、p - ジメチルアミノシンナミリデン インダノン、p ージメチルアミノベンジリデンインダノ ン、2-(p-ジメチルアミノフェニルビニレン)-イ 10 ソナフトチアゾール、1、3-ビス(4-ジメチルアミ ノベンザル)アセトン、1,3-カルボニルービス(4 ージエチルアミノベンザル)アセトン、3,3-カルボ ニルービス (7 -ジエチルアミノクマリン)、N-フェ ニル-N-エチルエタノールアミン、N-フェニルエタ ノールアミン、N-トリルジエタノールアミン、N-フ ェニルエタノールアミン、ジメチルアミノ安息香酸イソ アミル、ジエチルアミノ安息香酸イソアミル、3-フェ ニル-5-ベンゾイルチオーテトラゾール、1-フェニ ルー5-エトキシカルボニルチオーテトラゾールなどが 20 挙げられる。本発明ではこれらを1種または2種以上使 用することができる。なお、増感剤の中には光重合開始 剤としても使用できるものがある。

【0073】増感剤を本発明の導電性ベーストに添加する場合、その添加量は反応性成分に対して通常0.1~10重量%、より好ましくは0.2~5重量%である。 増感剤の量が少なすぎれば光感度を向上させる効果が発揮されず、増感剤の量が多すぎれば露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0074】本発明の導電性ペーストにおいて保存時の 30 熱安定性を向上させるため、熱重合禁止剤を添加すると良い。熱重合禁止剤の具体的な例としては、ヒドロキノン、Nーニトロソジフェニルアミン、フェノチアジン、pーtーブチルカテコール、Nーフェニルナフチルアミン、2,6ージーtーブチルーpーメチルフェノール、クロラニール、ピロガロールなどが挙げられる。熱重合禁止剤を添加する場合、その添加量は、感光性導電ペースト中に、通常、0.1~5重量%、より好ましくは、0.2~3重量%である。熱重合禁止剤の量が少なすぎれば、保存時の熱的な安定性を向上させる効果が発揮されず、熱重合禁止剤の量が多すぎれば、露光部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。

【0075】可塑剤としては、例えばジフチルフタレート(DBP)、ジオクチルフタレート(DOP)、ポリエチレングリコール、グリセリンなどが用いられる。

【0076】また本発明の導電性ペーストには保存時におけるアクリル系共重合体の酸化を防ぐために酸化防止剤を添加できる。酸化防止剤の具体的な例として2.6 ージーtーブチルーpークレゾール、ブチル化ヒドロキシアニソール、2.6-ジーt-4-エチルフェノー

ル、2、2 - メチレンービスー(4 - メチルー6 - t - ブチルフェノール)、2、2 - メチレンービスー(4 - エチルー6 - t - ブチルフェノール)、4、4 - ビスー(3 - メチルー6 - t - ブチルフェノール)、1、1、3 - トリスー(2 - メチルー6 - t - ブチルフェノール)、1、1、3 - トリスー(2 - メチルー4 - ヒドロル)、1、1、3 - トリスー(2 - メチルー4 - ヒドロキシー t - ブチルフェニル)ブタン、ビス [3、3 - ビスー(4 - ヒドロキシー3 - t - ブチルフェニル)ブチリックアッシッド] グリコールエステル、ジラウリルチオジプロピオナート、トリフェニルホスファイトなどが挙げられる。酸化防止剤を添加する場合、その添加量は通常、感光性導電ペースト中に、0、0 1 ~ 5 重量%、より好ましくは0、1 ~ 1 重量%である。酸化防止剤の量が少なければ保存時のアクリル系共同重合体の酸化を

部の残存率が小さくなりすぎるおそれがある。
【0077】本発明の感光性導電ペーストには、溶液の粘度を調整したい場合、有機溶媒を加えてよい。このとき使用される有機溶媒としては、メチルセルソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルエチルケトン、ジオキサン、アセトン、シクロペキサノン、シクロペンタノン、イソブチルアルコール、イソプロピルアルコール、テトラヒドロフラン、ジメチルスルフォキシド、アーブチロラクトンなどがあげられる。これらの有機溶媒は、単独あるいは2種以上併用して用いられる。【0078】感光性導電ペーストの好ましい組成としては、次の範囲で選択するのが良い。

防ぐ効果が得られず、酸化防止剤の量が多すぎれば露光

【0079】(a)導電性粉末 ; (a)、

(b)、(c)の和に対して84~94重量%

(b) 感光性ポリマーと感光性モノマー; (a)

(b)、(c)の和に対して15~5重量%

(c) ガラスフリット ; (a)、(b)、(c)の和に対して1~4重量%

(d) 光重合開始剤 ; (b) 対して5~20重量 %

(e)紫外線吸光剤 ; (a)に対して0.01~ 0.5重量%

上記においてより好ましくは、(a)、(b)、(c)の組成が、それぞれ86~92重量%、11~7重量40%、1~3重量%である。この範囲にあると露光時において紫外線がよく透過し、光硬化の機能が十分発揮され、現像時における露光部の膜強度が高くなり、微細な解像度を有する電極バターンが形成できる。焼成後の導体膜が低抵抗で、接着強度が高くなるので好ましい。【0080】さらに必要に応じて増感剤、光重合促進剤、可塑剤、分散剤、安定化剤、チキソトロピー剤、有機あるいは無機の沈殿防止剤を添加し、混合物のスラリーとする。所定の組成となるように調整されたスラリーはホモジナイザなどの攪拌機で均質に混合した後、3本

50 ローラや混練機で均質に分散し、ペーストを作製する。

【0081】ベーストの粘度は導電性粉末、有機溶媒、ガラスフリットの組成・種類、可塑剤、チキソトロビー剤、沈殿防止剤および有機のレベリング剤などの添加割合によって適宜調整されるが、その範囲は3rpmにおいて、1万~15万cps(センチ・ポイズ)である。例えばガラス基板への塗布をスクリーン印刷法やバーコータ、ローラコータ、アブリケータで1~2回塗布して膜厚10~20μmを得るには、5万~10万cpsが好ましい。

【0082】次に本発明のPDP用感光性導電ペースト 10 を用いてPDPの電極パターンなどを形成する方法について説明する。

【0083】すなわち、本発明のPDP用感光性導電ペーストは、ガラス基板上に通常スクリーン印刷法で塗布される。印刷厚みはスクリーンの材質(ボリエステルまたはステンレス製)、250から325メッシュのスクリーン、スクリーンの張力、ペーストの粘度を調製することによって任意に制御できるが、5~25μmである。さらに好ましい厚みの範囲は、6~15μmである。5μm未満になると印刷法では、均質な厚みを得ることは難しくなる。また25μmを越えると電極パターン精度が低下したり、断面形状が逆台形になり、最小線幅/最小幅間隔が30μm/30μm以下の高精細なパターンやエッジ切れが悪くなる。

【0084】なお、感光性導電ペーストをガラス基板上 に塗布する場合、基板と塗布膜との密着性を高めるため に基板の表面処理を行うとよい。表面処理液としてはシ ランカップリング剤、例えばビニルトリクロロシラン、 ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラ ン、トリスー(2-メトキシエトキシ) ビニルシラン、 **ァ**ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、ァー (メタクリロキシプロピル) トリメトキシシラン、ャ (2-アミノエチル) アミノプロビルトリメトキシシラ ン、アークロロプロピルトリメトキシシラン、アーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、ァーアミノプロピ ルトリエトキシシランなどあるいは有機金属例えば有機 チタン、有機アルミニウム、有機ジルコニウムなどであ る。シランカップリング剤或いは有機金属を有機溶媒例 えばエチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、メチルアルコール、エ 40 チルアルコール、プロピルアルコール、ブチルアルコー ルなどで0.1~5%の濃度に希釈したものを用いる。 次にこの表面処理液をスピナーなどで基板上に均一に塗. 布した後に80~140℃で10~60分間乾燥する事 によって表面処理ができる。

【0085】次にとのような感光性導電ベーストを基板上に塗布した膜を70~120℃で20~60分加熱して乾燥して溶媒類を蒸発させてから、フォトリソグラフィー法により、電極パターンを有するフィルムまたはクロムマスクなどのマスクを用いて紫外線を照射して露光 50

し、感光性ベーストを光硬化させる。この際使用される活性光源としては、紫外線、電子線、X線などが挙げられるが、これらの中で紫外線が好ましく、その光源としてはたとえば低圧水銀灯、高圧水銀灯、ハロゲンランプ、殺菌灯などが使用できる。これらのなかでも超高圧水銀灯が好適である露光条件は導体膜の厚みによって異なるが、5~100mW/cmの出力の超高圧水銀灯を用いて1~30分間露光を行なうのが好ましい。

【0086】次に現像液を用いて前記露光によって硬化 していない部分を除去し、(いわゆるネガ型の)電極バ ターンを形成する。現像は、浸漬法やスプレー法で行な う。現像液としては前記の感光性有機成分の混合物が溶 解可能である有機溶媒を使用できる。また該有機溶媒に その溶解力が失われない範囲で水を添加してもよい。ま たカルボキシル基もつ反応性成分が存在する場合、アル カリ水溶液で現像できる。アルカリ水溶液として水酸化 ナトリウム、炭酸ナトリウムや水酸化カルシウム水溶液 などのような金属アルカリ水溶液を使用できるが、有機 アルカリ水溶液を用いた方が焼成時にアルカリ成分を除 去しやすいので好ましい。有機アルカリの具体例として は、テトラメチルアンモニウムヒドロキサイド、トリメ チルベンジルアンモニウムヒドロキサイド、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミンなどが挙げられる。ア ルカリ水溶液の濃度は通常0.05~2重量%、より好 ましくは0.1~0.5重量%である。アルカリ水溶液 濃度が0.05重量%未満だと溶解力が低下し、未露光 部が除去されず、0.5重量%を越えると露光部を腐食 させるおそれがあり良くない。

【0087】次に、露光、現像後の塗布膜を空気中で焼成する。感光性有機成分である感光性ポリマー、感光性モノマーなどの反応性成分およびパインダー、光重合開始剤、紫外線吸光剤、増感剤、増感助財、可塑剤、増粘剤、有機溶媒、分散剤などの添加成分をモノマーあるいは溶媒などの有機物が完全に酸化、蒸発させる。温度条件として560~610℃で15分~1時間焼成し、ガラス基板上に焼き付けることが好ましい。560℃未満では、焼成が不充分なために導体膜の緻密性が低下し、比抵抗が高くなり、また基板との接着強度が低下するため好ましくない。610℃を越えるとガラス基板が熱変40 形し、パターンの平坦性が低下する。

【0088】本発明のPDP用感光性導電ベーストの調合、印刷、露光、現像工程では紫外線を遮断できるところで行う必要がある。そうでないとベーストあるいは塗布膜が紫外線によって光硬化してしまい、本発明の効果を発揮できる導体膜が得られない。

【0089】本発明の感光性導電ベーストを用いて電極パターンを形成した場合、例えば焼成後の導体膜の厚みが $5\sim10~\mu$ mにおいて導体の最小線幅が $20~\mu$ m、導体間の最小幅間隔 $20~\mu$ mが得られる。

[0090]

20

【実施例】以下の実施例で、本発明を具体的に説明する。以下に示すA~1の材料およびa~gの手順で電極を形成、評価した。下記の実施例において、濃度は特に断らない限り全て重量%で表す。

19

【0091】実施例1~9

A. 導電性粉末

- (1) Ag粉末;単分散粒状、平均粒子径3.0μm、比表面積0.48m²/g、タップ密度4.74g/cm²(2) Ag粉末;単分散粒状、平均粒子径1.9μm、比表面積1.38m²/g、タップ密度3.71g/cm²(3) Ag粉末;球状、球形率95個数%、平均粒子径
- 3. 53 μm、比表面積0. 41 m² /g、タップ密度 4. 35 g/cm³
- (4) Ag粉末:球状、球形率95個数%、平均粒子径
- 2. 00μm、比表面積1. 10m²/g、タップ密度
- 4. 0.0 g/cm^3
- (5) 98%Ag-2%Pd粉末;単分散粒状、平均粒子径3.3μm、比表面積0.82m²/g 粒度分布は、マイクロトラック粒度分析計(9320-HRA)で測定した。
- 【0092】B. 感光性ポリマー(以下、ポリマーと略す)

40モル%のメタクリル酸(MAA)、30モル%のメチルメタクリレート(MMA)及び30モル%のスチレン(St)からなる共重合体にMAAに対して0.4当量のグリシジルメタクリレート(GMA)を付加反応させたポリマー

C. 感光性モノマー(以下モノマーと略す)トリメチロールプロパントリアクリレート

D. ガラスフリット

ガラスフリット I ; 成分 (重量%) 酸化ビスマス (4 5.2)、二酸化珪素 (26.5)、酸化硼素 (11.

8)、酸化亜鉛(2.6)、酸化ナトリウム(4.

- 7)、酸化アルミニウム (2.8)、酸化ジルコニウム (4.8)、ガラス転移点:461℃、ガラス軟化点:513℃、平均粒子径:0.9μm、90%粒子径;
- 1. 7 μm、トップサイズ; 3. 3 μm、50~400 °Cの熱膨張係数(α)50~400; 82×10-7/

ガラスフリットII; 成分 (重量%) 酸化ビスマス (47.9)、酸化珪素 (7.0)、酸化母素 (14.

- 3)、酸化亜鉛(15.4)、酸化バリウム(15.
- 4)、ガラス転移点;469℃、ガラス軟化点

;495℃、平均粒子径;0.6μm、90%粒子径; 1.4μm、トップサイズ;3.9μm、50~400

1. 4μm、トップサイズ; 3. 9μm、50~400 °Cの熱膨張係数 (α) 50~400; 85×10-1/ K

ガラスフリット III ; 成分 (重量%) 酸化ビスマス (47.1%)、酸化珪素 (17.4)、酸化斑素 (14.3)、酸化亜鉛 (15.7)、酸化バリウム (15.

4)、ガラス転移点: 494℃、ガラス軟化点: 517℃、平均粒子径: 0.92μm、90%粒子径: 2.0μm、トップサイズ: 3.5μm、50~400℃の熱膨張係数(α)50~400; 75×10⁻¹/゚ KガラスフリットIV: 成分(重量%)酸化ピスマス(39.8)、酸化珪素(6.3)、酸化研素(19)、酸化亜鉛(20)、酸化バリウム(12)、酸化アルミニウム(2.9)、ガラス転移点: 472℃、ガラス軟化点: 509℃、平均粒子径: 1.2μm、90%粒子10径: 3.0μm、トップサイズ: 3.8μm、50~400℃の熱膨張係数(α)50~400; 78×10⁻¹/ K

E. 紫外線吸光剤

アゾ系染料: スダン (Sudan)、化学式: C₂₄H₂₀ N₄O、分子量: 380.45を銀粉末に対して0.0 3%添加した。

【0093】F. 溶媒

γ-ブチロラクトン

G. 光重合開始剤

20 2-メチルー1-[4-(メチルチオ)フェニル]-2-モルフォリノー1-プロパノンと2、4-ジエチルチオ キサントンをポリマーとモノマーとの総和に対して20 %添加した

H. 可塑剤

ジブチルフタレート (DBP) をポリマーの10%添加 した

I. 増粘剤

酢酸2-(2-ブトキシエトキシ) エチルに溶解させた SiO,(濃度15%)をボリマーに対して4%添加し 30 た。

【0094】a. 有機ビヒクルの作製

溶媒及びポリマーを混合し、攪拌しながら60℃まで加熱し全てのポリマーを均質に溶解させた。ついで溶液を 室温まで冷却する。

【0095】b. 吸光剤添加粉末の作製

紫外線吸光剤を所定の量秤量し、アセトンに溶解させた 溶液に分散剤(サンノブコ(株)"ノブコスパース"0 92)を加えてホモジナイザで均質に攪拌した。次に、 この溶液中に導電性粉末およびガラスフリットを所定の

40 量添加して均質に分散・混合後、ロータリーエバポレータを用いて30~50 Cの温度で乾燥し、アセトンを蒸発させた。こうして紫外線吸光剤の膜で導電性粉末の表面を均質にコーティングした(いわゆるカブセル処理した)粉末を作製した。

【0096】c. ペースト作製

上記の有機ビヒクルに紫外線吸光剤でカプセル処理した 導電性粉末、モノマー、光重合開始剤、可塑剤、増粘剤 および溶媒を所定の組成となるように添加し、3本ロー ラで混合・分散してベーストを作製した。ベーストの組 50 成を表1、表2に示す。 【0097】d. 印刷

上記のペーストを325メッシュのスクリーンを用いて ガラス基板 (120mm角で、厚み1.2mm) 上に100 m角の大きさにベタに印刷し、80℃で40分間保持し て乾燥した。乾燥後の塗布厚みは組織によって異なる が、 $12\sim15\mu m$ であった。

21

【0098】e. 露光、現像

上記で作製した塗布膜を40~70μmのファインパタ ーンを有するプラズマディスプレイパネル用電極を形成 したクロムマスクを用いて、上面から15mW/orfの 出力の超高圧水銀灯で60秒間紫外線露光した。次に2 5℃に保持したモノエタノールアミンの0.1重量%の 水溶液に浸潰して現像し、その後スプレーを用いて未露 光部を水洗浄した。

【0099】f. 焼成

ガラス基板上に印刷した塗布膜を空気中昇温速度250 °C/時間で加熱し、600°Cで15分間焼成を行い、電 極導体膜を作製した。

*【0100】g. 評価

焼成後の電極膜について膜厚、解像度、電極膜端部のエ ッジカール性、比抵抗、接着強度を測定し、評価した。 膜厚は走査電子顕微鏡(SEM)にて断面を観察して求 めた。解像度は、導体膜を顕微鏡観察し、40μm幅の ラインが直線で重なりなくかつ再現性が得られるライン 間隔を評価した。エッジカールは表面粗さ計で電極バタ ーンの端部の粗さ及び断面を顕微鏡観察して評価した。 接着強度は、銀を2%含有する半田を2mm角パットサイ 10 ズの電極面に半田付けし、接着強度を測定して評価し た。比抵抗はシート抵抗を測定し、膜厚から計算で求め た。結果を表1、表2に示す。

【0101】比較例

ベーストの組成を表2に示すように変えた以外は、実施 例1と同様にして、電極を作製し、評価した。比抵抗、 接着強度ともに低かった。

[0102] 【表1】

【表 1 】					
	実計第 1	異論例 2	集集所 3	美物 4	美勤 5
導電性粉末(1)	86	88	90		
導電性粉末(2)				88	90
導電性粉末(3)					
夢電性粉末(4)					
導電性粉末(5)					
ポリマー	6. 7	6	6	6	4. 7
モノマー	3. 3	3	3	3	2. 3
ガラ スフリット}	4	3		3	
カーラスフリットエ			1		3
か ラススフリットロ					
カ・ラスフリット#					
カ・ラスフリットの子与在子を(Jam)	0.9	0. 9	0. 6	0.9	0. 6
カ・ラスフリットの00万枚子匠(μm)	1. 7	1.7	1.4	1.7	1.4
か、ラスフリットのトップ、サイス、(gm)	3. 3	3, 3	3. P	3. 3	3. 9
50~400 109#EE	82	82	85	82	85
焼成後の膜厚(jm)	9. 2	6. 9	7. 5	7.2	7.7
解像度 (jin)	40	40	40	50	50
比抵抗(pg·a)	3. 6	3.6	3.0	3.4	3. 6
接着強度	1400	1390	990	1200	1150

24

	表的 6	我們 7	8 R##	28A 9	203
導電性粉末(1)					
導電性粉末(2)					
等電性粉末(3)	88	90			
導電性粉末(4)			88	88	
導電性粉末(5)				ĺ	90
ポリマー	6	6	6	8	6
モノマー	3	3	3	3	3
カ ・ラスフリット1	3		3		
ガラスアリット ቼ		1			
a' ラススフリットE				3	
à うスプリットU					1
a'ラスフリットの手角指子を(Jrm)	0. 9	0.6	0. 9	0. 92	1. 2
1 7スプリト090%第7世(pm)	1.7	1.4	1.7	2.0	3.5
か。ラスフギットのトップ、サイス、(ym)	3. 3	3. 9	3. 3	3.5	3.8
50~400℃0世界系统章	82	85	82	75	78
焼成後の膜厚(jm)	7. 8	7. 6	7.3	8.0	B. 5
解像度 (pm)	50	50	60	50	40
比抵抗 (pl·m)	3. 2	3	3. 8	3. 7	4. 0
接着強度(g/2mm口)	1000	900	950	1050	830

[0103]

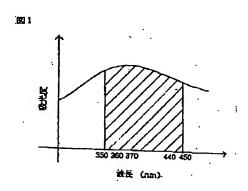
【発明の効果】とのように感光性導電ペーストを用いてフォトリソグラフィー法により高精細のバターン解像度が得られ、端部のエッジカールもなく、かつ低抵抗で高接着力を有する電極パターンが形成できた。特に、スクリーン印刷では、マスクバターンの寸法精度の限界やバターンピッチの累積によって生ずる位置ずれの問題から大型化が困難であったプラズマディスプレイバネルの高*

*精細化、高信頼性を得るのに特に有利である。また、本 発明のフォトリソ法を用いた感光性導電ベーストは、ベ タ印刷した面にマスクパターンを通して露光後、現像し てパターンが形成できるので寸法制度の問題も大幅に減 少し、かつ高精度のマスクで位置合わせができるので大 型化に一層有利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】測定波長と吸光度の関係を示すグラフである。

【図1】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶ G 0 3 F 識別記号 506

FI

G 0 3 F 7/004

506

HO1J 9/02

7/004

HO1J 9/02

F